

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	博时基金、大家资产、方正证券、高毅资产、格林基金、广发证券、国泰君安资管、国信资管、红杉资本、宏道投资、华夏基金、建信基金、九泰基金、民生加银基金、南土资产、鹏华基金、润晖投资、天弘基金、星石投资、亚太财险、中汇人寿、中金基金、中金资管、中信建投证券、中信证券
时间	2024年1月19日、22日
地点	公司会议室+线上
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：赵焰萍
投资者关系活动主要内容介绍	一、交流的主要问题及回复 1、2023年营收增长的原因。 公司 L-PAMiD 凭借其卓越的性能，迅速实现了市场突破和销售增长，目前已导入国内多家品牌手机客户，实现了大规模量产出货，带动了公司 2023 年营业收入和净利润的双增长；公司 Wi-Fi 产品市场规模迅速扩大，在 2023 年实现了营业收入和利润的大幅增长；公司持续优化产品组合，截至 2023 年底，公司在 5G 产品领域的营业收入稳步上升，已占 PA 类产品营收的 50%以上。 2、L-PAMiD 产品的具体销售和客户拓展情况。 目前公司已经推出了全系列的 L-PAMiD 产品，包含多

种型号规格，23年是该产品大规模量产销售的元年，就已经成为公司整体营收提升的主要贡献者。更值得期待的是：截至23年底L-PAMiD产品已导入了多家国内手机品牌客户，新订单的交付主要在24年，这为今年的进一步提升打下了坚实基础。

3、Wi-Fi FEM 的市场情况及公司的优势。

随着Wi-Fi市场的快速发展以及Wi-Fi协议标准的不断升级迭代，Wi-Fi通信领域射频前端芯片模组行业迎来了新的机遇，Wi-Fi FEM特别是Wi-Fi7在手机、路由器等多种产品上均有很大的成长空间。

2023年我们Wi-Fi FEM的销售收入主要来源于Wi-Fi6/6E产品，2024年重点推广的将是Vanchip Wi-Fi7系列产品。该系列是基于我司新一代PA Engine设计的，各项表现优越，目前已经在大部分客户处进行推广并通过验证测试，其中部分产品已经在Tier1品牌客户量产出货。考虑到Wi-Fi7更多应用场景和技术如VR/XR等的落地，公司24年将进一步加大Wi-Fi产品线的投入。

4、2024年L-PAMiF产品渗透空间。

公司L-PAMiF产品2024年的增长空间将主要来源于两方面：一是随着L-PAMiD产品的放量，将带动我们L-PAMiF在品牌高端手机上的增长；二是23年推出的创新低压版本L-PAMiF，能够给客户id提供极致性价比的方案，预计能为我们在中低端手机上的份额提升提供强大动力。

5、接收端模组进展及目标？

公司已在23年Q4推出接收端模组DRx产品，目前正在客户端推广，目标是在今年顺利导入客户，实现量产销售。

6、4G产品价格情况。

4G成熟产品市场竞争激烈，价格压力比较大，但预计

	<p>未来进一步下降的空间有限。目前看 4G 手机在较长时期内还会有稳定的市场需求，公司仍重视 4G 产品的市场份额，今年上半年将推出更有成本优势的 4G 新品。</p> <p>7、海外安卓客户拓展情况。</p> <p>公司非常重视在海外潜在客户处的产品推广工作，目前来看进展顺利，如有相关进展将及时与市场沟通。</p> <p>8、下游代工厂是否有成本优化的空间？</p> <p>2024 年，公司将继续通过产品设计、供应链降本增效等各种方式优化成本，努力提升产品的竞争力和毛利率。</p> <p>9、对 2024 年行业景气度和公司业绩的展望。</p> <p>目前还难以判断 24 年的行业景气度，这取决于多种客观因素的影响。从长远来看，我们对无线通讯和射频前端的发展充满信心。对我们公司来说，目前的市场份额特别是高端产品的份额有着非常大的提升空间，核心还是做好自己的产品。24 年我们将持续关注客户的需求，加大新品研发和推广力度，不断优化产品结构，提升整体盈利能力。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 1 月 19 日、22 日</p>